

新闻稿

2006年4月25日

Actel 的 FUSION 可编程系统芯片 荣获 EDN 杂志颁发年度创新大奖

Actel 公司宣布业界首款混合信号现场可编程门阵列 (FPGA) -- Actel Fusion™ 可编程系统芯片 (PSC) 荣获 EDN 杂志颁发 2005 年度数字 IC 和可编程逻辑类别的创新大奖。屡获殊荣的 Actel Fusion PSC 能前所未有的将混合信号模拟功能、嵌入式 Flash 内存和 FPGA 架构集成到单芯片上，让设计人员迅速从概念步向完整的设计，并向市场推出功能丰富的系统。

这个奖项设立的目的是为表扬电子行业中杰出的工程产品，其结果是由 EDN 杂志全球的读者在网上投票选出。在数字 IC 和可编程逻辑类别中最后入围的三个产品分别是 Actel 的 Fusion PSC、Altera 的 HardCopy II 和飞兆半导体的 μ SerDes，都是由 EDN 杂志的技术编辑组成的评审小组从数以百计的参加产品中挑选出来。

EDN 集团出版人 John Shirmer 称，这些得奖者“都是高技术创新和创造领域的未来和希望。”

EDN 杂志主编 Maury Wright 称：“今年的得奖者再次证明了一点，就是创新是无处不在的，可以从元件到 IC，再到软件，甚至是最复杂的测试齿轮。我非常荣幸能身处电子行业，见证那些持之以恒地进行创新的工程师。我们正是基于他们的这种决心和创造力来挑选佳中之佳的产品，颁发 EDN 创新大奖的殊荣。”

Actel 总裁兼首席执行官 John East 说：“获得这个极具威信的大奖对我们意义重大，因为 EDN 的读者就是我们的客户。这个奖项无疑表明我们的承诺为客户提供真正创新的产品，具备独特功能，可以满足客户现实世界应用的需求，并提升最终产品的价值，已赢得广大客户的欣赏。”

关于 Actel Fusion 可编程系统芯片

Actel Fusion 系列器件前所未有地将可编程模拟功能、高达 8Mbit 的高性能 Flash 内存，以及高达 150 万个系统门的系统内可编程 (ISP) FPGA 架构，集成到单芯片 PSC 上。Actel Fusion 器件延续了该公司单芯片 Flash FPGA 技术的核心优势，包括上电即用 (LAPU)、低功耗、设计安全性、实用的固件错误免疫性及低整体系统成本，是成本昂贵且耗费空间和时间的混合信号 ASIC 设计的最佳替代方案。而且，新的 Actel Fusion PSC 集成了核心模拟构件，非常适用于工业、医疗设备、军用/航天、通信、消费电子和汽车应用领域。

关于 Actel

Actel Corporation 是单芯片FPGA解决方案的领导性厂商。该公司于 1985 年成立，全球雇员超过 550 人。Actel于纽约纳斯达克交易所 (NASDAQ) 上市，代号ACTL。Actel 在上海、香港、台北、东京和汉城设有办事处，并在中国大陆和亚洲主要城市建立了完善的分销商网络。查询更多信息，请访问Actel 的网站：www.actel.com。

- 完 -

发稿：Actel 公司

代发：隽科公关有限公司

媒体垂询，请联络：

Actel

夏明威

电话：(852) 2185 6460

传真：(852) 2185 6488

电邮：anthony.hsiah@actel.com

隽科公关

叶淑礼/李家慧

电话：(021) 5111 9192 / (852) 2525 8186

传真：(852) 2525 1893

电邮：alisa@techworksasia.com /

karrie@techworksasia.com

Actel 的名字和标志是 Actel 公司的商标，所有其它商标及服务标志属有关拥有者所有。